

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-020

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、授信基本情况

为满足生产运营对资金的需求，现拟向银行申请新增总额不超过10,000万元的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审批决策程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向银行申请新增授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请新增授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资

金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026年4月22日